

PTO/SB/21 (08-03)

Approved for use through 08/30/2003. OMB 0651-0031

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

TRANSMITTAL FORM

(to be used for all correspondence after initial filing)

		Application Number	10/707,932
		Filing Date	01/26/2004
		First Named Inventor	Chih-Hung Su
		Art Unit	
		Examiner Name	
Total Number of Pages in This Submission	3	Attorney Docket Number	ADTP0104USA

ENCLOSURES (Check all that apply)

<input checked="" type="checkbox"/> Fee Transmittal Form <input type="checkbox"/> Fee Attached <input checked="" type="checkbox"/> Amendment/Reply <input type="checkbox"/> After Final <input type="checkbox"/> Affidavits/declaration(s) <input type="checkbox"/> Extension of Time Request <input type="checkbox"/> Express Abandonment Request <input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement <input checked="" type="checkbox"/> Certified Copy of Priority Document(s) <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts/ Incomplete Application <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53	<input type="checkbox"/> Drawing(s) <input type="checkbox"/> Licensing-related Papers <input type="checkbox"/> Petition <input type="checkbox"/> Petition to Convert to a Provisional Application <input type="checkbox"/> Power of Attorney, Revocation <input type="checkbox"/> Change of Correspondence Address <input type="checkbox"/> Terminal Disclaimer <input type="checkbox"/> Request for Refund <input type="checkbox"/> CD, Number of CD(s) _____ <input type="checkbox"/> Remarks	<input type="checkbox"/> After Allowance communication to Technology Center (TC) <input type="checkbox"/> Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences <input type="checkbox"/> Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) <input type="checkbox"/> Proprietary Information <input type="checkbox"/> Status Letter <input type="checkbox"/> Other Enclosure(s) (please Identify below):
---	--	--

SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT

Firm or Individual name	Winston Hsu, Reg. No.: 41,526
Signature	
Date	3/10/2004

CERTIFICATE OF TRANSMISSION/MAILING

I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date shown below.

Typed or printed name		
Signature	Date	

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.



PTO/SB/17 (10-03)

Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEE TRANSMITTAL for FY 2004

Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

 Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$ 0.00)

Complete if Known

Application Number	10/707,932
Filing Date	01/26/2004
First Named Inventor	Chih-Hung Su
Examiner Name	
Art Unit	
Attorney Docket No.	ADTP0104USA

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)

 Check Credit card Money Order Other None
 Deposit Account:

Deposit Account Number 50-0801
 Deposit Account Name North America International Patent Office

The Director is authorized to: (check all that apply)

- Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments
 Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s)
 Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account.

FEE CALCULATION

1. BASIC FILING FEE

Large Entity Fee Code (\$)	Small Entity Fee Code (\$)	Fee Description	Fee Paid
1001 770	2001 385	Utility filing fee	
1002 340	2002 170	Design filing fee	
1003 530	2003 265	Plant filing fee	
1004 770	2004 385	Reissue filing fee	
1005 160	2005 80	Provisional filing fee	
SUBTOTAL (1) (\$ 0.00)			

2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE

Total Claims	Independent Claims	Multiple Dependent	Extra Claims	Fee from below	Fee Paid
			-20** =	X	=
			- 3** =	X	=

Large Entity Fee Code (\$)	Small Entity Fee Code (\$)	Fee Description
1202 18	2202 9	Claims in excess of 20
1201 86	2201 43	Independent claims in excess of 3
1203 290	2203 145	Multiple dependent claim, if not paid
1204 86	2204 43	** Reissue independent claims over original patent
1205 18	2205 9	** Reissue claims in excess of 20 and over original patent
SUBTOTAL (2) (\$ 0.00)		

*or number previously paid, if greater; For Reissues, see above

FEE CALCULATION (continued)

3. ADDITIONAL FEES

Large Entity Fee Code (\$)	Small Entity Fee Code (\$)	Fee Description	Fee Paid
1051 130	2051 65	Surcharge - late filing fee or oath	
1052 50	2052 25	Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
1053 130	1053 130	Non-English specification	
1812 2,520	1812 2,520	For filing a request for ex parte reexamination	
1804 920*	1804 920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
1805 1,840*	1805 1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action	
1251 110	2251 55	Extension for reply within first month	
1252 420	2252 210	Extension for reply within second month	
1253 950	2253 475	Extension for reply within third month	
1254 1,480	2254 740	Extension for reply within fourth month	
1255 2,010	2255 1,005	Extension for reply within fifth month	
1401 330	2401 165	Notice of Appeal	
1402 330	2402 165	Filing a brief in support of an appeal	
1403 290	2403 145	Request for oral hearing	
1451 1,510	1451 1,510	Petition to institute a public use proceeding	
1452 110	2452 55	Petition to revive - unavoidable	
1453 1,330	2453 665	Petition to revive - unintentional	
1501 1,330	2501 665	Utility issue fee (or reissue)	
1502 480	2502 240	Design issue fee	
1503 640	2503 320	Plant issue fee	
1460 130	1460 130	Petitions to the Commissioner	
1807 50	1807 50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
1806 180	1806 180	Submission of Information Disclosure Stmt	
8021 40	8021 40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1809 770	2809 385	Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))	
1810 770	2810 385	For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))	
1801 770	2801 385	Request for Continued Examination (RCE)	
1802 900	1802 900	Request for expedited examination of a design application	

Other fee (specify) _____

*Reduced by Basic Filing Fee Paid

SUBTOTAL (3) (\$ 0.00)

SUBMITTED BY

(Complete if applicable)

Name (Print/Type)	Winston Hsu	Registration No. (Attorney/Agent)	41,526	Telephone	886289237350
Signature	<i>Winston Hsu</i>		Date	3/10/2004	

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.



PTO/SB/02B (11-00)

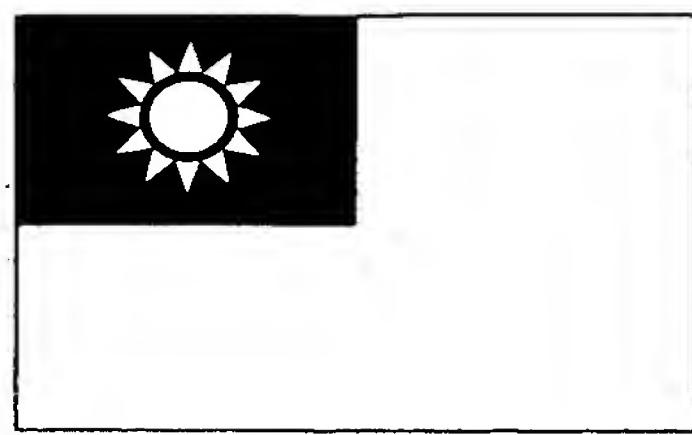
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

~~U.S. Patent and Trademark Office, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE~~
~~Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.~~

DECLARATION --- Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign applications:

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



DDT-164

中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件，係本局存檔中原申請案的副本，正確無訛，
其申請資料如下：

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日：西元 2003 年 01 月 29 日
Application Date

申 請 案 號：092102075
Application No.

申 請 人：友達光電股份有限公司
Applicant(s)

局 長

Director General

蔡 練 生

發文日期：西元 2003 年 4 月 1 日
Issue Date

發文字號：09220320490
Serial No.

申請日期：	IPC分類
申請案號：	

(以上各欄由本局填註)

發明專利說明書

一 、 發明名稱	中文	一種顯示器
	英文	DISPLAY DEVICE WITH PASSIVATION STRUCTURE
二 、 發明人 (共2人)	姓名 (中文)	1. 蘇志鴻 2. 魏大欽
	姓名 (英文)	1. Su, Chih-Hung 2. Wei, Ta-Chin
	國籍 (中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW
	住居所 (中文)	1. 新竹市光復路一段三七三號十二樓之四 2. 中壢市後寮一路一四八巷九號十樓
	住居所 (英文)	1. 12F-4, No. 373, Sec. 1, Kuang-Fu Rd., Hsin-Chu City, Taiwan, R.O.C. 2. 10F, No. 9, Lane 148, Hou-Liao 1st Rd., Chung-Li City, Taiwan,
三 、 申請人 (共1人)	名稱或 姓名 (中文)	1. 友達光電股份有限公司
	名稱或 姓名 (英文)	1. AU Optronics Corp.
	國籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所 (營業所) (中文)	1. 新竹市新竹科學工業園區力行二路一號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英文)	1. No. 1, Li-Hsin Road 2, Science-Based Industrial Park, Hsin-Chu City, Taiwan, R.O.C.
代表人 (中文)	1. 李焜耀	
代表人 (英文)	1. Lee, Kuen-Yao	



四、中文發明摘要 (發明名稱：一種顯示器)

一顯示器包含有一基板、一顯示元件設於該基板表面以及一護層結構覆蓋於該顯示元件以及該基板表面，其中該護層結構係由一有機/無機薄膜所構成，該護層結構中靠近該顯示元件之一側具有一較高之有機/無機比例，且該護層結構中各部位之有機/無機比例係由內向外遞減。

伍、(一)、本案代表圖為：第_2_圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明：

110 顯示器	112 基板
114 顯示元件	116 護層結構

六、英文發明摘要 (發明名稱：DISPLAY DEVICE WITH PASSIVATION STRUCTURE)

A display device includes a substrate, a display unit disposed on the substrate, and a passivation structure covering the substrate and the display unit. The passivation structure is composed of an organic/inorganic film. A side of the organic/inorganic film, which is closer to the display unit, has a maximum organic/inorganic ratio which is decreasing outward gradually.



一、本案已向

國家(地區)申請專利

申請日期

案號

主張專利法第二十四條第一項優先權

無

二、主張專利法第二十五條之一第一項優先權：

申請案號：

無

日期：

三、主張本案係符合專利法第二十條第一項第一款但書或第二款但書規定之期間

日期：

四、有關微生物已寄存於國外：

寄存國家：

無

寄存機構：

寄存日期：

寄存號碼：

有關微生物已寄存於國內(本局所指定之寄存機構)：

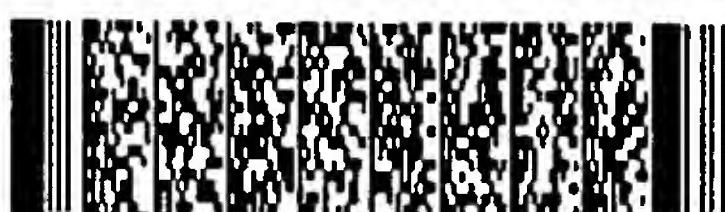
寄存機構：

無

寄存日期：

寄存號碼：

熟習該項技術者易於獲得，不須寄存。



五、發明說明 (1)

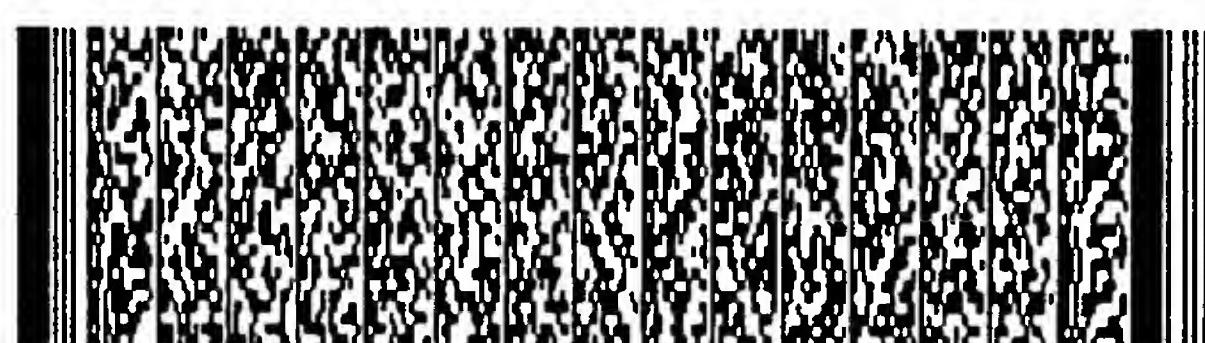
發明所屬之技術領域

本發明係提供一種顯示器之護層結構 (passivation structure)，尤指一種由一有機 / 無機薄膜 (organic/inorganic film)構成之護層結構。

先前技術

近年來在有機材料的成功開發之下，有機發光顯示器 (organic light-emitting display, OLED) 以簡單的架構和極佳的工作溫度、對比、視角等優勢，逐漸在顯示器市場中受到矚目。而由於有機發光顯示器是利用由有機材料所構成的發光元件來產生光源，所以對濕氣會有極高的敏感度，一旦有水氣接觸到有機發光元件，將會造成陰極處氧化與有機化合物界面剝離的現象，使元件產生暗點 (dark spot)，這除了會明顯降低顯示品質外，更會造成顯示器輝度的降低，縮減顯示器的壽命。因此隨著有機發光顯示器的逐漸發展，在進行電路元件的封裝時，所用的封裝材料除了需要有較佳的抗磨耗性與高熱導性，更需要具有一較低的濕氣穿透率，以有效隔絕有機材料與外界環境間的接觸，進而增加電路元件的壽命。

舉例而言，在習知顯示器封裝製程中，多半係利用



五、發明說明 (2)

黏封裝及封裝不能裝有要不離能的顯示器，而氣界壞，並造成顯示器壽命降低。示效果，並造成顯示器壽命降低。

為了克服金屬或玻璃封裝蓋的缺點，目前的封裝方式已逐漸朝向全薄膜化之封裝保護製程。請參考圖一，圖一為美國專利第5,811,177號中所揭露的一封裝保護結構16的剖面示意圖。如圖一所示，有機發光顯示器10包含有一基底12、一顯示元件14設於基底12表面以及一封裝保護結構16設於顯示元件14與基底12上方。其中，顯示元件14係由複數個畫素所構成，並包含有一驅動電路(未顯示)設於基底12表面，以驅動各畫素進行顯示，而封裝保護結構16係為一多層構造，其包含有一金屬層18、一緩衝層(buffer layer)20、一熱係數對應層



五、發明說明 (3)

(thermal coefficient matching layer) 22、一低穿透性層 (low permeability layer) 24以及一密封層 26，依序堆疊於顯示元件 14上，以達到保護顯示元件 14之效果。

除此之外，我國專利第 379513 號「防濕薄膜及電發光元件」中也揭露了一種多層封裝保護結構，其係利用由玻璃或金屬基板構成的防濕薄膜配合吸濕性樹脂、黏光膠層以及透明樹脂層進行多層堆疊，覆蓋於一電致發光元件上，以防止該發光元件受到濕氣或氧氣的侵蝕。美國專利第 6,268,695 號中也揭露出一種利用無機陶瓷層以及高分子化合物交互堆疊所構成之封裝保護結構。

承上所述，由於大部分的無機材料雖具有較佳之水氣防護能力，但不論是在應力或熱膨脹係數上，均與有機材料為主，之有機發光顯示元件相當程度之差現象，且附著性甚好，很容易會發生剝落現象或緩衝層，因此雖然習知封裝保護結構利用一高分子材料作為顯示元件的封裝材料，但大體而言均係利用多層堆疊的方式於顯示元件中形成一多層的封裝保護結構，以避免顯示裝置受到外界環境中濕氣的侵蝕。一般而言，一些對於水氣較敏感的顯示裝置，例如有機發光顯示器，通常都會要求水穿透率在 $0.05 \text{ g/m}^2\text{day}$ 以

五、發明說明 (4)

以五層至三層進入的效果為最高，因此習知封裝保護結構至少都包含一個氣水阻絕的有效護氣效果，多層堆疊結構才能達到有效阻絕水氣進入的效果。果這種多層堆疊結構雖可提供一個較佳的水氣效果，然而在製程上卻會相當繁複，不但需要花費較高的製造成本也需要更多的製程時間。

發明內容

本發明之主要目的在於提供一種顯示器的護層結構，以解決上述問題。



五、發明說明 (5)

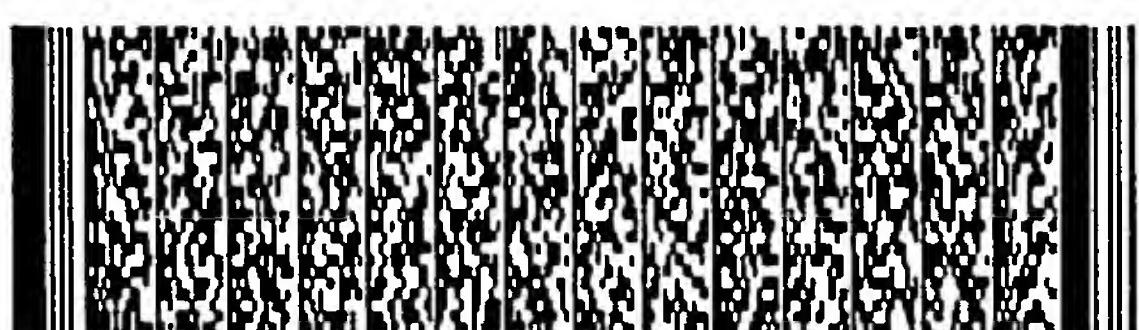
在本發明之最佳實施例中揭露了一種顯示器結構，該顯示器包含有一基板、一顯示元件設於該基板表面，以及一護層結構覆蓋於該顯示元件以及該基板表面，其中該護層結構係由一有機/無機薄膜所構成，該護層結構中靠近該顯示元件之一側具有一較高之有機/無機比例，且該護層結構中各部位之有機/無機比例係由內向外遞減。

本發明之護層結構係由一單一之有機/無機薄膜所構成，因此可大幅簡化習知多層封裝結構之製程，且可藉由有機/無機比例之調整，使該護層結構同時具有有機材料與無機材料之特性，一方面能良好的附著於該顯示元件，另一方面具有良好的水氣防護能力，以防止水氣、氧氣或其他氣體對下方之顯示元件造成破壞。

實施方式

請參考圖二，圖二為本發明較佳實施例中一有機發光顯示器110之剖面示意圖。如圖二所示，有機發光顯示器110包含有一基板112、一顯示元件114設於基底112之表面以及一護層結構116覆蓋於顯示元件114及基板112上，以避免顯示元件114暴露於外界環境中。

請參考圖三，圖三為顯示器110之局部放大示意圖。如圖三所示，顯示元件114係由複數個畫素構成，而每一

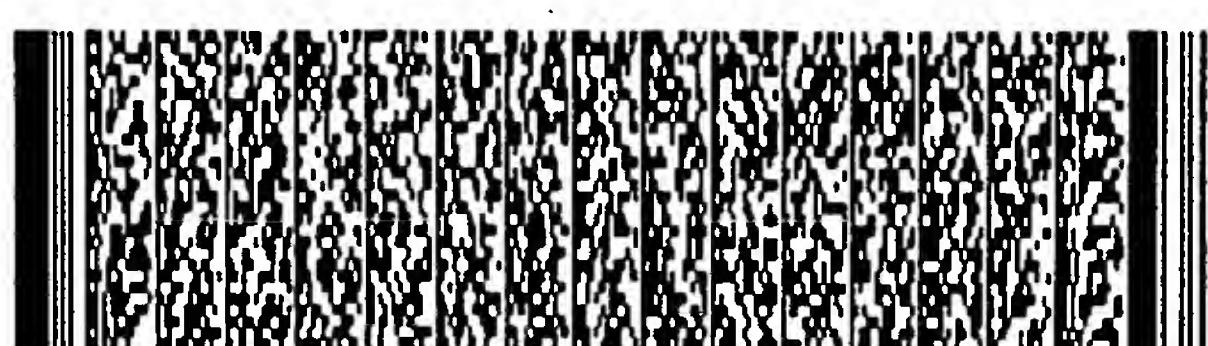
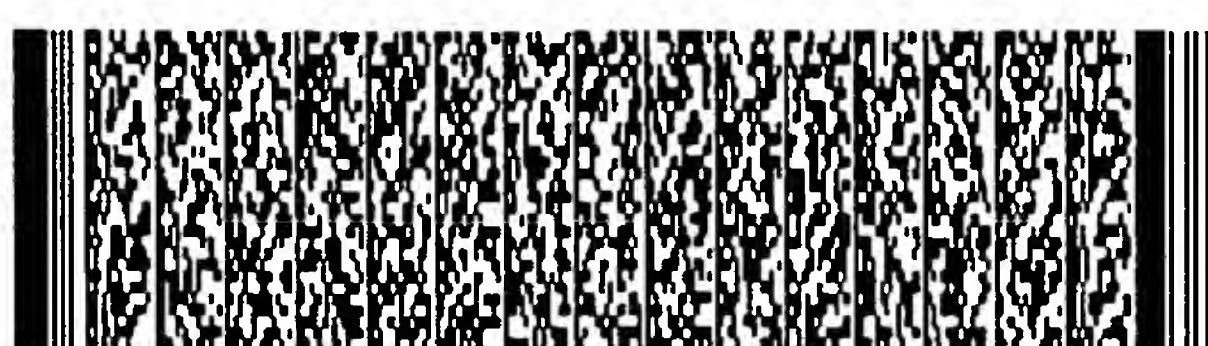


五、發明說明 (6)

畫素均為一多層堆疊構造，其包含有一導電層 130、一發光層 132、一金屬層 134、一絕緣層 136以及一導電層 138，由下而上依序堆疊於基板 112上。在本發明之較佳實施例中，顯示器 110係為一有機發光顯示器，發光層 132主要由有機材料所構成，例如可為一由共軛高分子 (conjugated polymer)所構成之有機發光層，基板 112為一玻璃基板、一塑膠基板或一金屬基板，導電層 130及 138通常由氧化銦錫 (ITO)或氧化銦鋅 (IZO)所構成，金屬層 134通常為 Al-Mg合金、Al-Li合金或是 Al-LiF等材質所構成，絕緣層 136通常由氮矽化合物層、矽氧化合物層或是高分子材料所構成。此外，顯示元件 114另包含有一主動式驅動電路 (active driving circuit)，其具有複數個矩陣式排列的薄膜電晶體 (thin film transistor)，並以主動驅動的方式去驅動顯示元件 114內之各畫素進行影像顯示。

護層結構 116係由一有機 / 無機薄膜

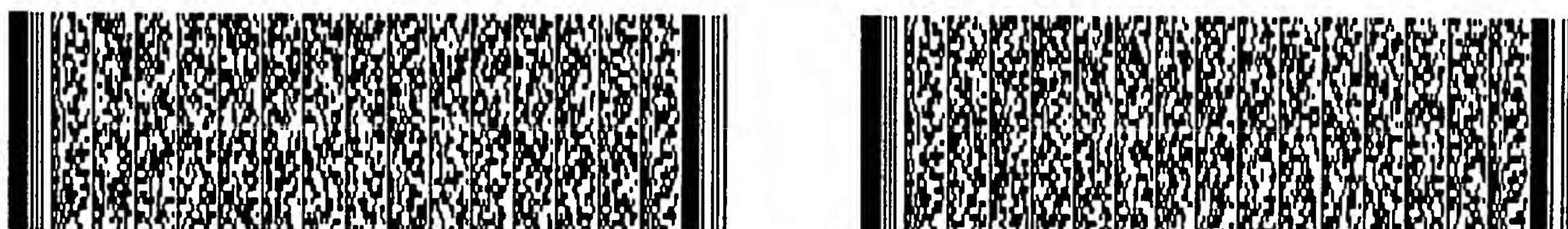
(organic/inorganic film)所構成，並藉由製程中不斷改變有機化合物來源以及無機化合物來源間的比例，使得所形成的有機 / 無機薄膜會在靠近顯示元件 114之一側具有一較高之有機 / 無機比例 (organic/inorganic ratio)，且護層結構 116中各部位之有機 / 無機比例係由內向外遞減。



五、發明說明 (7)

舉例而言，在本發明之較佳實施例中，係以三甲基氯矽甲烷(trimethylchlorosilane, TMCS)或六甲基二矽胺(hexamethyl disilazane, HMDS)為氣體來源，並配合一氧化電漿來進行一電漿增強化學氣相沉積(plasma enhanced chemical vapor deposition)製程，以形成一由 $\text{SiO}_x\text{C}_y\text{H}_z$ 化合物構成之有機/無機薄膜覆蓋於顯示元件114以基板112上，在製程中可利用不同的方法來控制所形成之 $\text{SiO}_x\text{C}_y\text{H}_z$ 化合物中x、y與z的比例，使得一開始形成的 $\text{SiO}_x\text{C}_y\text{H}_z$ 化合物中具有較高之有機/無機比例(y與z較高)，而後續形成之 $\text{SiO}_x\text{C}_y\text{H}_z$ 化合物之有機/無機比例逐漸遞減(y與z逐漸降低)，因此可使得護層結構116在靠近顯示元件114之一側具有近似有機材料之性質，能提供一良好的附著力以及與顯示元件114匹配的熱膨脹係數及應力，而在護層結構116之外側部分則具有較高之無機比例，而擁有近似於無機材料之高水氣防護能力。此外，本發明之護層結構116除了可藉由上述PECVD製程來製作外，尚可藉由其他製程來製作，例如一濺鍍製程，而構成該有機/無機薄膜之材質除了上述之 $\text{SiO}_x\text{C}_y\text{H}_z$ 化合物外，亦可另包含有 $\text{SiN}_x\text{C}_y\text{H}_z$ 化合物或是 $\text{SiO}_{w\text{N}}\text{x}\text{C}_y\text{H}_z$ 化合物等有機/無機化合物。

值得注意的是，本發明中所揭露的有機/無機薄膜除了可兼具有有機材料與無機材料之特性外，更可藉由適當的材質選取及製程參數控制，來產生光穿透率約為40



五、發明說明 (8)

至 90%之高透光性有機 / 無機薄膜，因此，有機發光顯示器 110 除了可採用玻璃基板，以下板發光的方式進行顯示，更可利用該高透光性之有機 / 無機薄膜，讓顯示元件 114 產生的光線向上穿過該高透光性之有機 / 無機薄膜，以上板發光的方式的進行顯示，因此將不會受到基底 112 表面電路元件的影響，而能克服習知主動式驅動顯示器中因電路密度過高而影響顯示效果的問題。

此外，雖然在上述說明之實施例中，係將此一護層結構應用於一有機發光顯示器之封裝，然而本發明並不侷限於此，對熟悉該項技藝者而言，應可輕易根據上述圖式與說明，將本發明所揭露之護層結構應用於各種對水氣具有高敏感性的電路元件，以提供一較佳之封裝保護效果並延長電路元件之壽命。

相較於習知有機發光顯示器的製作方法，由於本發明中之護層結構係由一有機 / 無機薄膜所構成，並藉由製程中有機 / 無機比例的改變，使得此一護層結構能同時兼有有機材料與無機材料之特性，亦即一方面具有機械材料與無機材料之高水氣防護能力，因此能提供一面又更佳之封裝保護效果，達到改善顯示品質以及延長元件壽命之效果。在配合適當的有機 / 無機薄膜材質的況下，更可形成具有高度透光性之護層結構，以上板發光



五、發明說明 (9)

之顯示方式來克服習知主動式驅動顯示器中因電路密度過高而影響顯示效果的問題。此外，相較於習知技術所使用之多層堆疊結構，本發明之護層結構為一單層結構，且係由單一製程所形成，因此一方面不會有多層結構中不同材質間介面處易剝落的問題發生，另一方面亦由於結構簡單，不但可大幅簡化製程，降低製作成本，更能縮短製造時間，有效提升產能。

以上所述僅為本發明之較佳實施例，凡依本發明申請專利範圍所作之均等變化與修飾，皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。



圖式簡單說明

圖示之簡單說明：

圖一為習知封裝保護結構的剖面示意圖。

圖二為根據本發明較佳實施例之顯示器剖面示意圖。

圖三為圖二中顯示器之局部放大圖。

圖示之符號說明：

10	有機發光顯示器	12	基板
14	顯示元件	16	護層結構
18	金屬層	20	緩衝層
22	熱係數對應層	24	低穿透性層
26	密封層	110	顯示器
112	基板	114	顯示元件
116	護層結構	130	導電層
132	發光層	134	金屬層
136	絕緣層	138	導電層



六、申請專利範圍

1. 一顯示器包含有：

一基板 (substrate)；

一顯示元件 (display unit) 設於該基板表面；以及

一護層結構 (passivation structure)，由一有機 / 無機薄膜 (organic/inorganic film) 所構成，覆蓋於該顯示元件以及該基板表面；

其中該護層結構中靠近該顯示元件之一側具有一較高之有機 / 無機比例 (organic/inorganic ratio)，且該護層結構中各部位之有機 / 無機比例係由內向外遞減。

2. 如申請專利範圍第 1 項的顯示器，其中該顯示器係為一有機發光顯示器。

3. 如申請專利範圍第 1 項的顯示器，其中該顯示元件係為一有機發光顯示元件，並包含有一由有機材料所構成之有機發光層。

4. 如申請專利範圍第 1 項的顯示器，其中該護層結構中靠近該顯示元件之一側具有一較高之有機 / 無機比例，以增加該護層結構與該顯示元件間之附著力。

5. 如申請專利範圍第 1 項的顯示器，其中該護層結構中遠離該顯示元件之一側具有一較低之有機 / 無機比例，以提供一較佳之水氣防護能力。



六、申請專利範圍

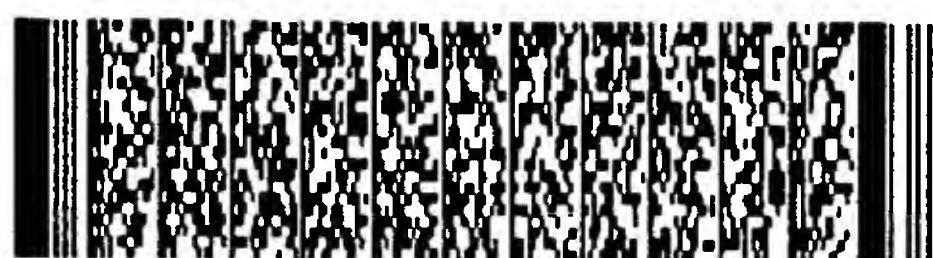
6. 如申請專利範圍第1項的顯示器，其中構成該有機／無機薄膜之材料係包含有一 $\text{SiO}_x\text{C}_y\text{H}_z$ 化合物、一 $\text{SiN}_x\text{C}_y\text{H}_z$ 化合物或是一 $\text{SiO}_w\text{N}_x\text{C}_y\text{H}_z$ 化合物。
7. 如申請專利範圍第1項的顯示器，其中該護層結構之厚度約為500至5000埃(angstrom)。
8. 如申請專利範圍第1項的顯示器，其中該基板為一玻璃基板。
9. 如申請專利範圍第1項的顯示器，其中顯示元件包含有一驅動電路(driving circuit)，設於該基板表面。
10. 如申請專利範圍第9項的顯示器，其中該驅動電路係為一主動式驅動電路(active driving circuit)，並包含有複數個矩陣式排列的薄膜電晶體(thin film transistor)，以驅動該顯示元件進行影像顯示。
11. 如申請專利範圍第1項的顯示器，其中該護層結構之光穿透率約為40至90%。
12. 如申請專利範圍第11項的顯示器，其中該顯示元件產生之光線係向上穿過該護層結構，以上板發光(top



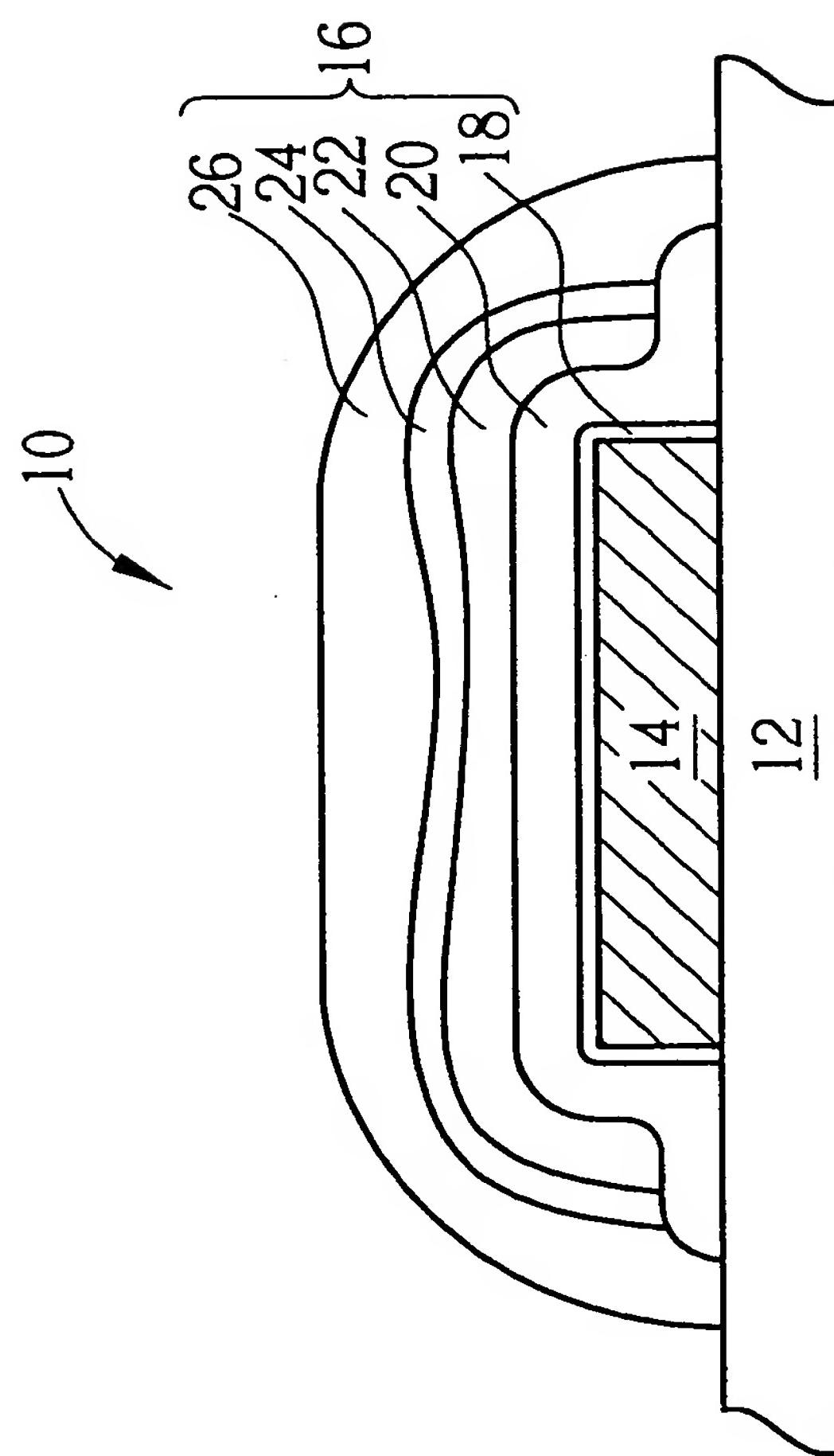
六、申請專利範圍

emission)之方式進行顯示。

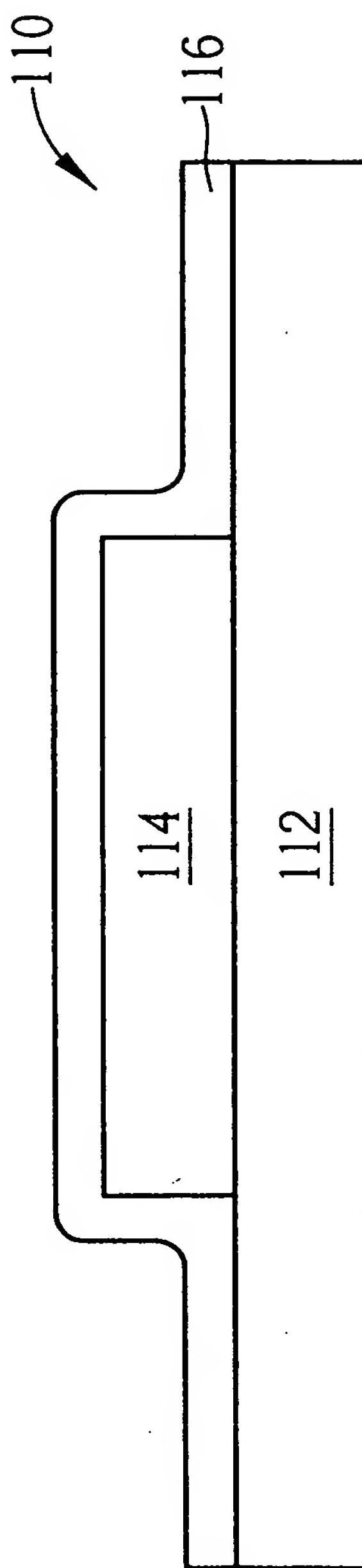
13. 如申請專利範圍第12項的顯示器，其中該顯示面板係可同時利用上板發光以及下板發光之方式進行顯示。



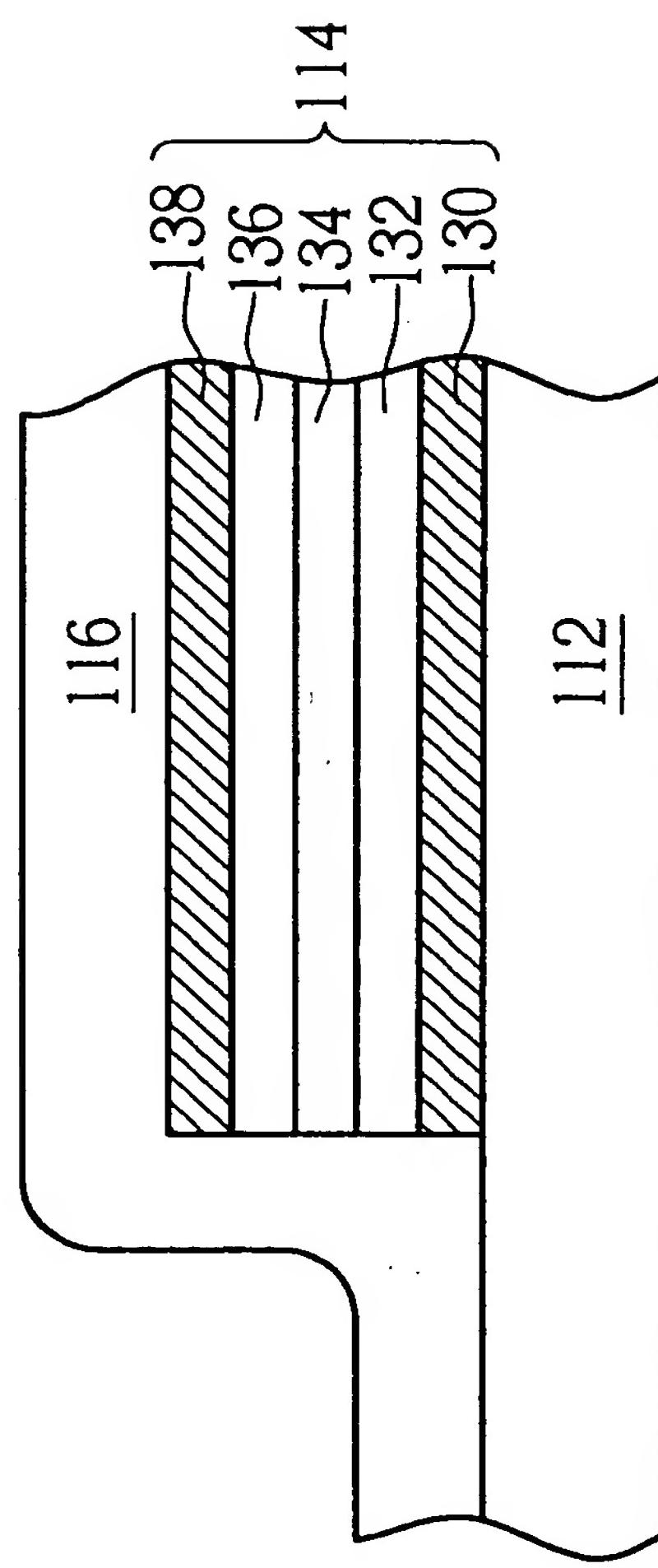
圖一



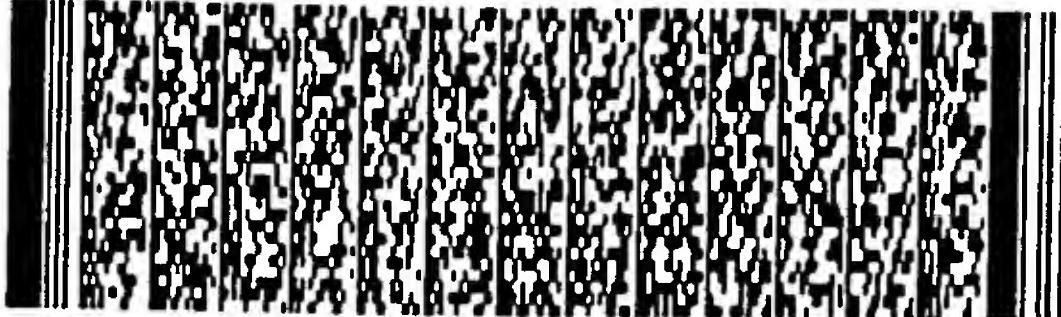
圖二



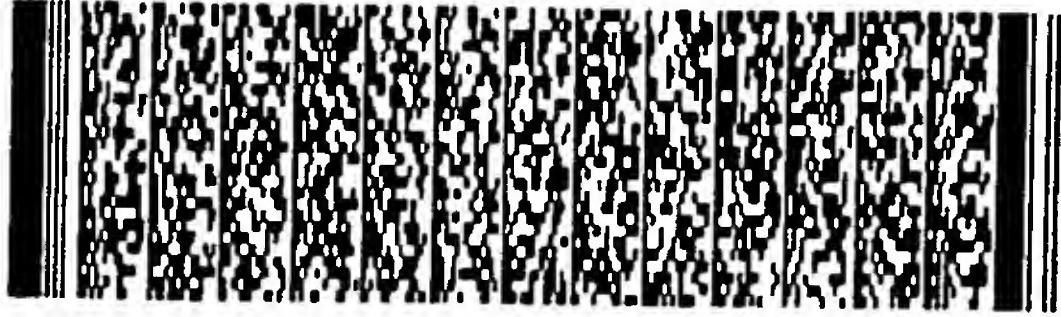
圖三



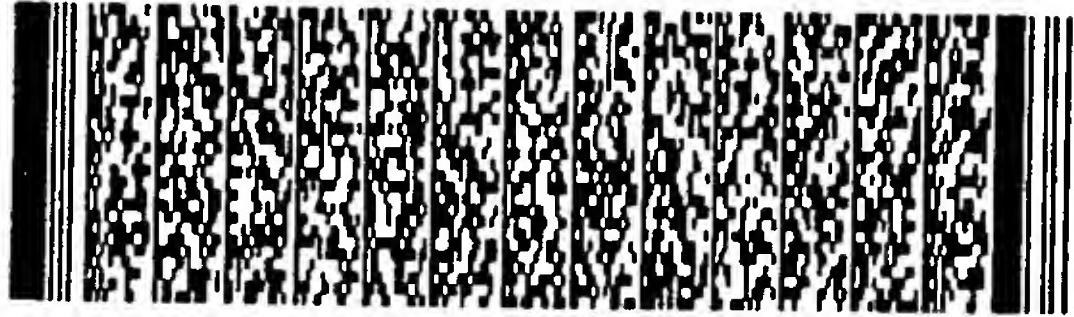
第 1/16 頁



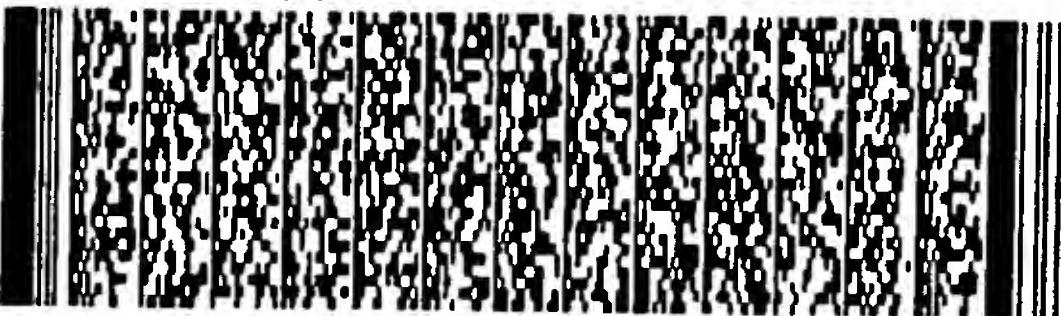
第 1/16 頁



第 2/16 頁



第 2/16 頁



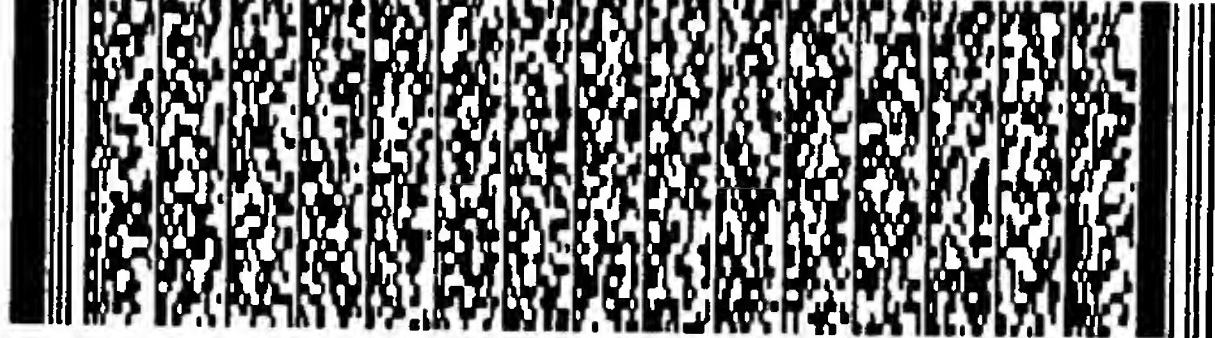
第 3/16 頁



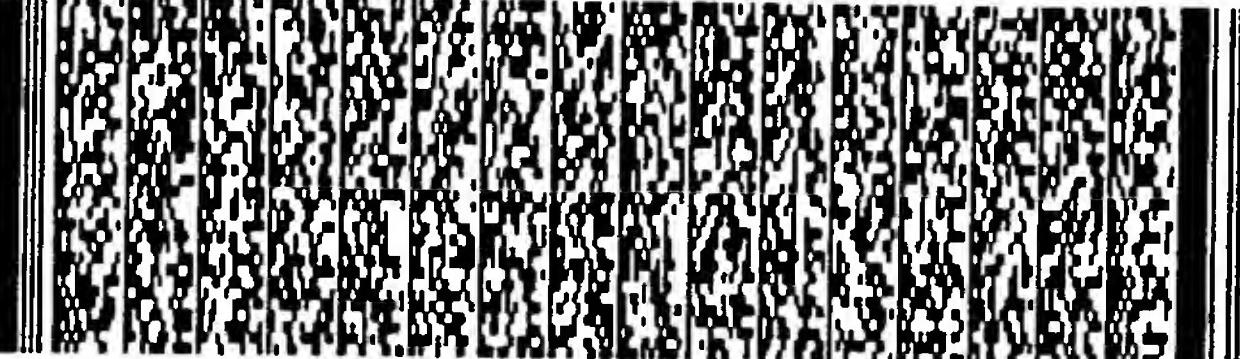
第 4/16 頁



第 4/16 頁



第 5/16 頁



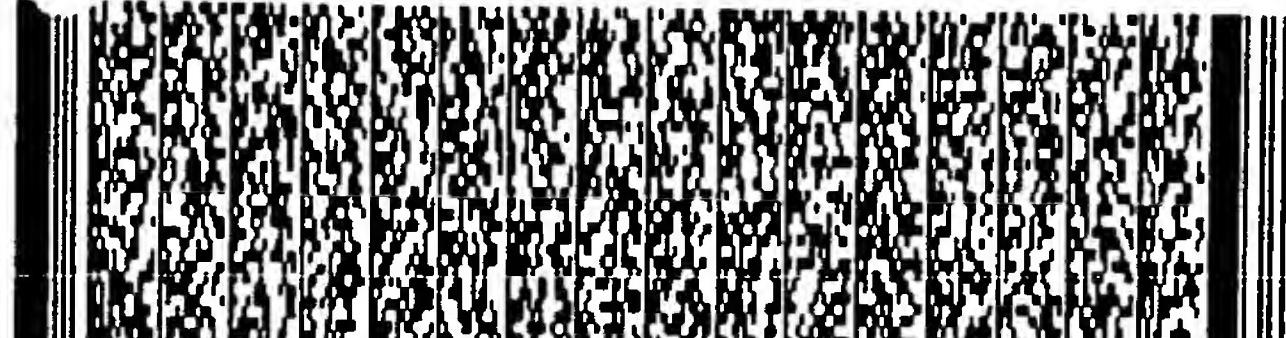
第 5/16 頁



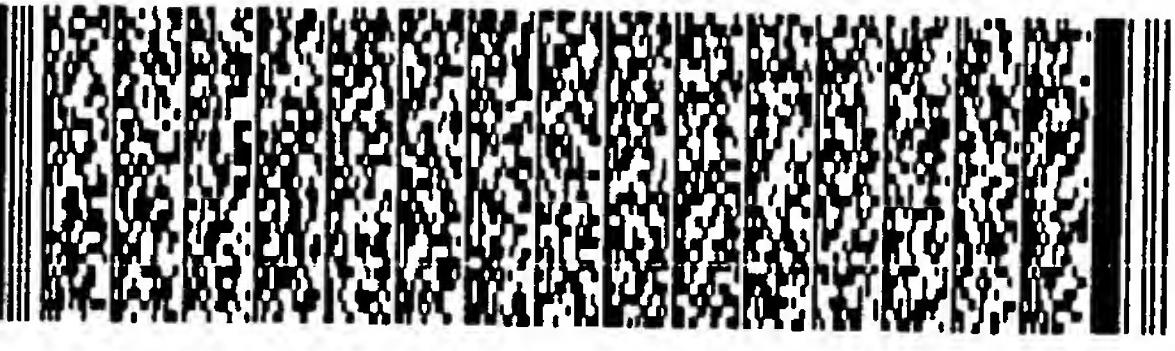
第 6/16 頁



6/16 頁



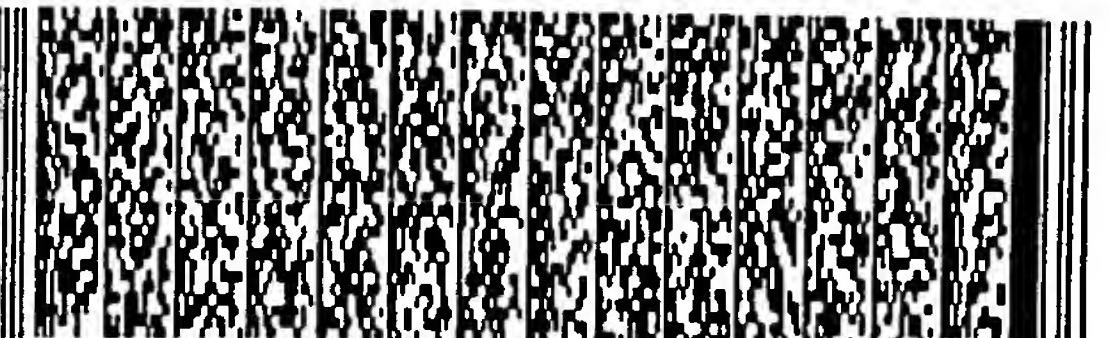
第 7/16 頁



第 7/16 頁



第 8/16 頁



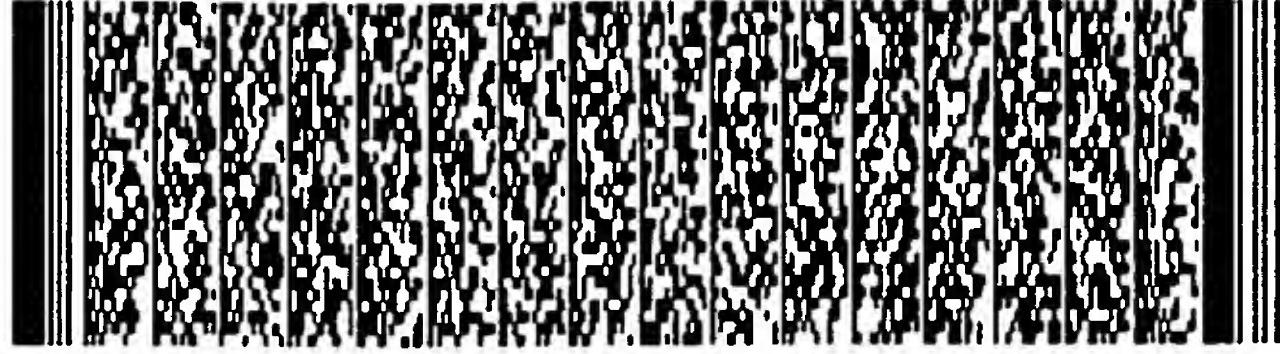
第 8/16 頁



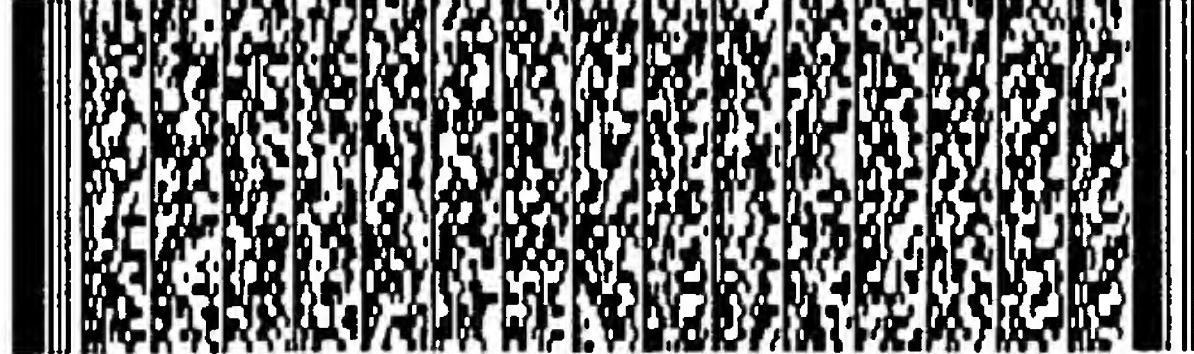
第 9/16 頁



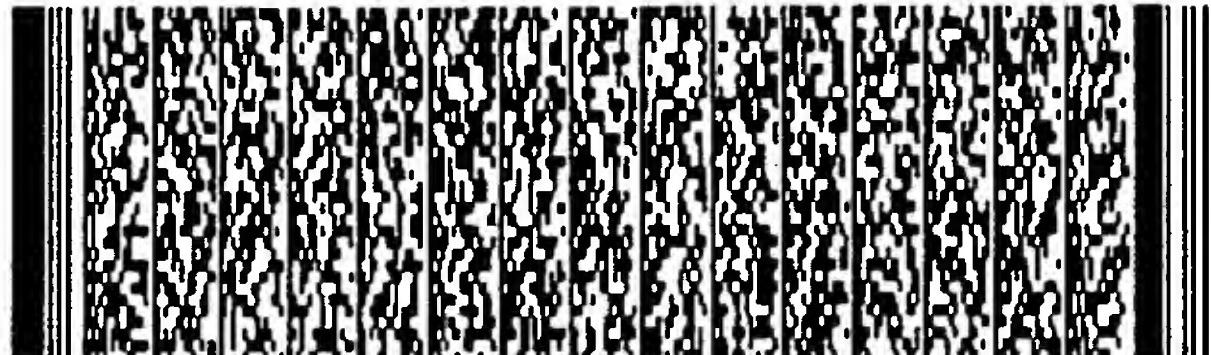
第 9/16 頁



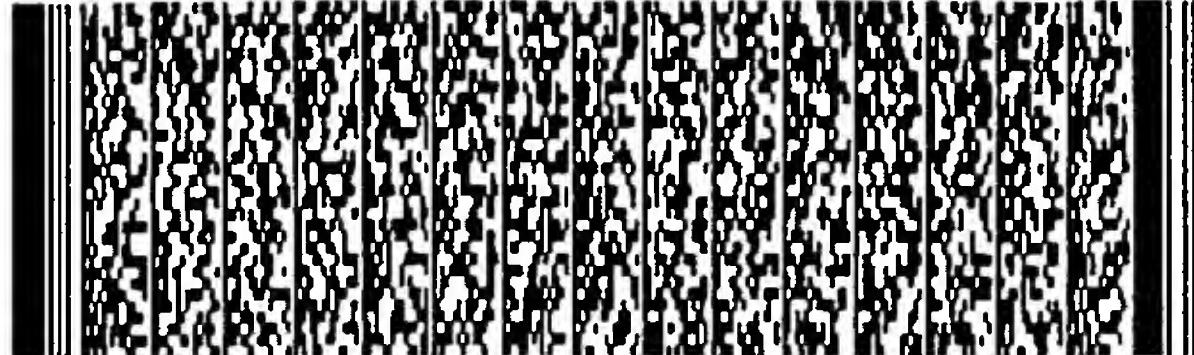
第 10/16 頁



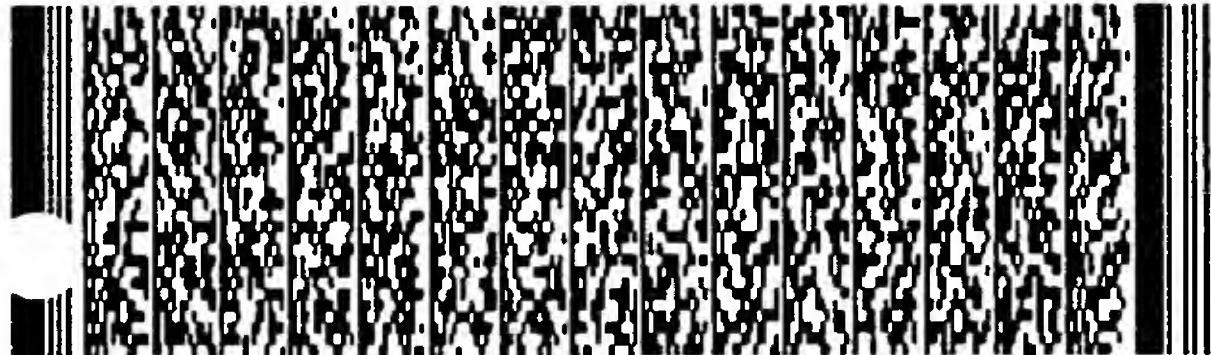
第 10/16 頁



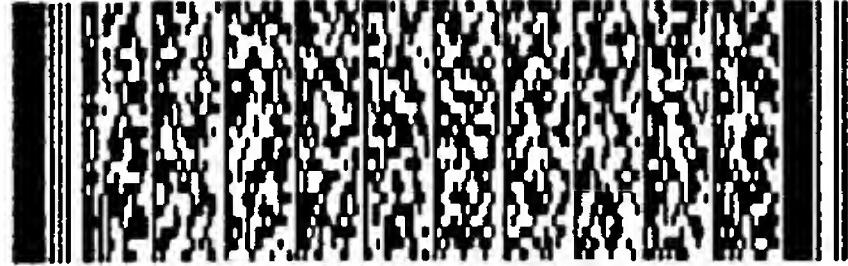
第 11/16 頁



第 11/16 頁



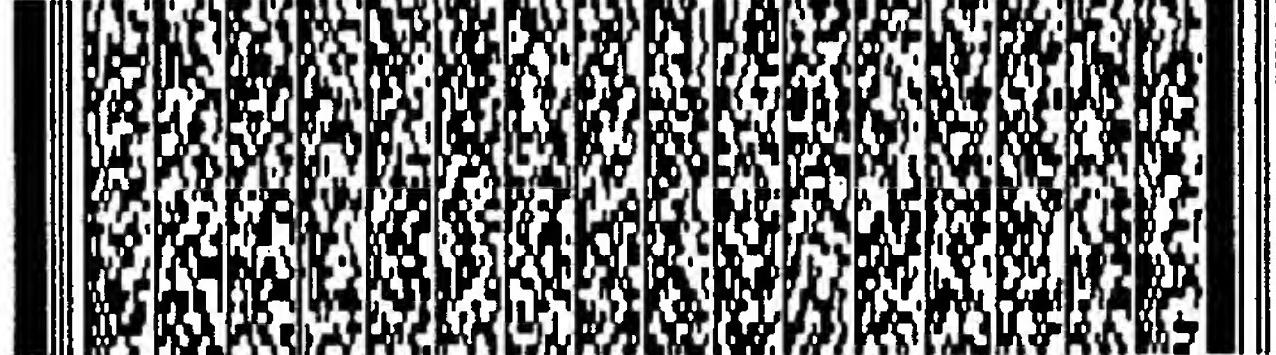
第 12/16 頁



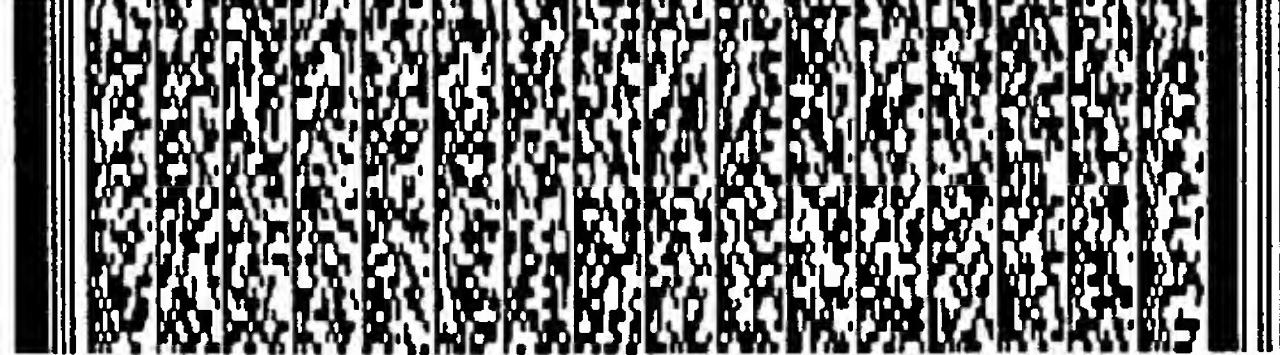
第 13/16 頁



第 14/16 頁



第 15/16 頁



第 16/16 頁

